

## FO-DCS 3HE/7TE MTP Moduleinschübe, 1x MTP auf 6x LSH-C/APC

für FO-DCS Baugruppenträger / Panels modular

für OS2 (G.652.D)



High-Performance FO-DCS MTP-Moduleinschub,  
12F, 3HE/7TE, für OS2 (G.652.D)

### Beschreibung

Polycarbonat-Gehäuse (PC) mit steckbaren Seitenwänden (versiegelt) und Frontplatte 3HE/7TE in Polycarbonat (schwarz) oder in Aluminium.

Die rückseitige MTP-Kupplung ist mit einem internen Fanout über ein integriertes Fasermanagementsystem zu den LWL-Kupplungen im Frontbereich (6x LSH-C) geführt.

Die PC-Version bietet zwei integrierte Bezeichnungstreifen für die Beschriftung der Ports und für projektspezifische Bezeichnungen. Befestigung mit zwei Rändelschrauben (unverlierbar).

### Anwendung

Die FO-DCS MTP®-Moduleinschübe (12F, 3HE/7TE) eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen, insbesondere im Datacenter-Umfeld.

Die MTP-Moduleinschübe werden in den modularen FO-DCS Panels (19"/1HE) oder in FO-DCS Baugruppenträgern (19"/3HE, 19"/4HE) eingesetzt.

Sie dienen zum Anschluss vorkonfekzionierter MTP-Trunks.

Auf 3HE können mit diesem Modultyp Packungsdichten von bis zu 144 Fasern realisiert werden.

Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten die MTP-Moduleinschübe Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL).

### Allgemeine Eigenschaften

Aufnahmekapazität 6 LSH-C ports (12 fibres)

Voll ausgestattet Ja

### Lieferumfang

Gehäuse mit Frontplatte, bestückt mit 6 LSH-C-Adaptern (Keramik-Sleeves).

Rückseite mit 1 MTP-Adapter (Typ A).

Modul-Fanout (High P): 12 Fasern, 1x MTP Elite® (female) auf 12x LSH (Keramik-Ferrulen).

Messprotokoll des Fanouts.

### Versionen

| Artikelnummer | Produkt   | Äußere Abmessungen          | Farbe   | Material          | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit |
|---------------|---|-----------------------------|---------|-------------------|--------------|--------------------|
| 571505        | FO-DCS Moduleinschub<br>3HE/7TE, 1x MTP auf 6x LSH-C/<br>APC, OS2 (G.652.D) | 3 HE129 mm x 35 mm x 181 mm | schwarz | Polycarbonat (PC) | 0,25 kg      | 1 Stk.             |
| 571605        | FO-DCS Moduleinschub<br>3HE/7TE, 1x MTP auf 6x LSH-C/<br>APC, OS2 (G.652.D) | 3 HE129 mm x 35 mm x 181 mm | schwarz | Polycarbonat (PC) | 0,25 kg      | 1 Stk.             |

MTP® und Elite® sind registrierte Markennamen von US Conec.